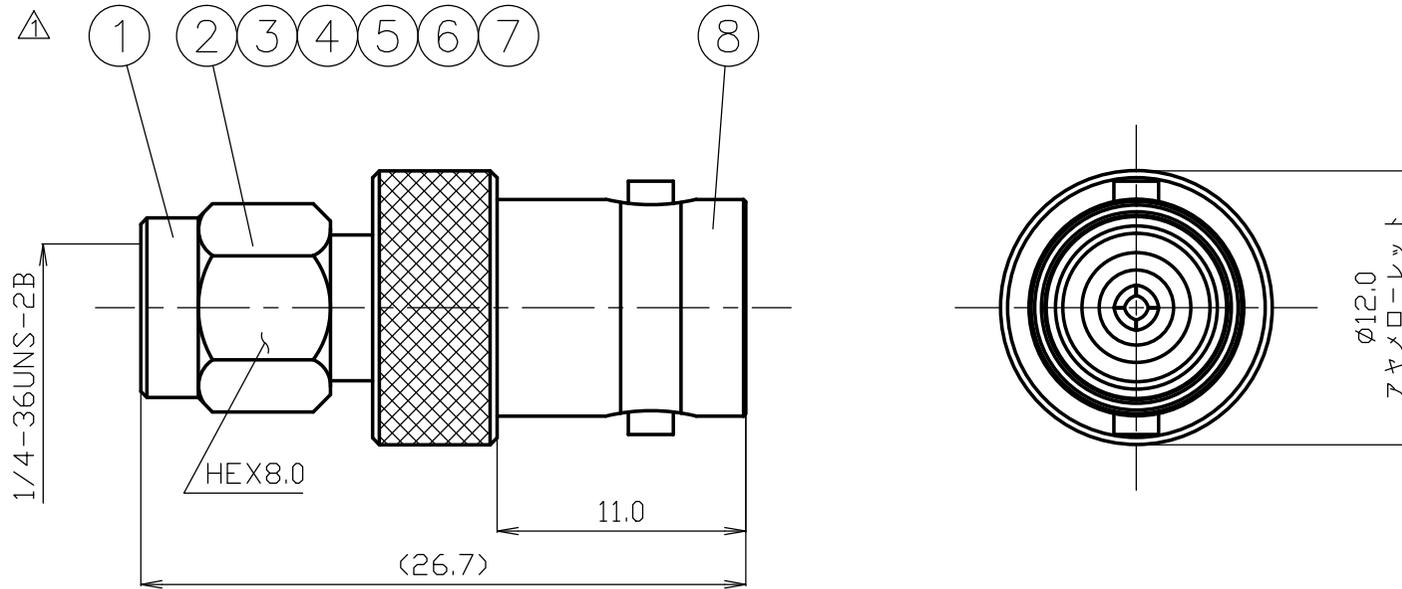


番号	変更・記事	日付	確認
△	外観図面化	2011.10.03	済
△	RoHS表記 追記	2011.10.03	済
△	社名変更	2012.02.13	山本
△			
△			



△
 ※黄銅 カドミウム含有濃度 75ppm以下
 ※リン青銅 鉛含有濃度 4wt%未満

△
RoHS適合品
 カドミウム 75ppm以下

番号	部品名	材質	数量	処理	備考	単位	日付	製図	検図	承認	確認	品名	図番
8	シェル	※黄銅	1	Ni		mm	2003.01.20	山	檜	山	中村	SMAP-BNCJ-S	S-06104-01
7	絶縁体B	テフロン	1	--				口	澤	本	義		
6	ブッシング	※黄銅	1	Ni									
5	中心コンタクト	※リン青銅	1	Au									
4	絶縁体A	テフロン	1	--									
3	保持リング	ベリリウム銅	1	--									
2	ガスケット	シリコンゴム	1	--									
1	接続ナット	※黄銅	1	Ni									
番号	部品名	材質	数量	処理	備考	単位	日付	製図	検図	承認	確認	品名	図番

株式会社 トーコネ
TO-CONN CO., LTD.

仕 様 書

品 名 SMAP-BNCJ-S

No. 0670108

図 番 S-06104-01

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 MIL-C-39012, JIS C 5412
 2 公称インピーダンス 50Ω

確 認	検 印	作 成
山 12.02.13 本	檜 12.02.13 澤	山 12.02.13 口

項 目	条 件	規 格
1 2 3 構造 形状 形状	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番 S-06104-01) 異常のないこと
4 電	絶縁抵抗	DC 500V 1000MΩ以上
5 気	耐電圧	AC 1000V 1分間にて 異常のないこと
6 的	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1KHzの交流 又は直流で1mVを越えない方法にて 3mΩ以下
7 特 性	電圧定在波比	周波数 3000MHzまで 1.2以下
8 機	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9 械		
10 的 特 性	抜け止めのあるコン タクトの固定力	中心コンタクトに軸方向引張力500gf 異常のないこと
11 性	結合部接続強度	軸方向引張力294N (BNCJ) 軸方向引張力264N (SMAJ) 異常のないこと
12	繰り返し動作	5000回の抜き差し後 接触抵抗は10mΩ以下
13	雌コンタクトの保持力 (BNCJ)	規格ピンゲージで0.98N以上の保持力 異常のないこと

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	品名 SMAP-BNCJS → SMAP-BNCJ-S に変更	2011. 10. 03
2	公称インピーダンス 不整合→50Ω に変更	2011. 10. 03
3	社名変更	2012. 02. 13